

2018年12月12日

『SEMICON Japan2018(半導体製造装置・材料の国際展示会)』への出展について**◆ジャパンセミコンダクターの知名度向上&ブランド確立に向けて**

(株)ジャパンセミコンダクターは、12月12日から14日まで東京ビックサイトで開催されるエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会『SEMICON Japan 2018』に昨年に続き出展します。

協業メーカー様の模索、新規顧客獲得活動および人財採用活動の一環として、当社の知名度向上、ブランド確立に繋げるべく、当社の強みである製造力、品質力、解析力、ファンダリサービス等をご紹介します。

また SMART Applications Zone での出展となる事から IoT を活用した屋内測位技術を用いての改善取組み(人の見える化)について実画面でご紹介します。

**SEMICON Japan 2018 概要**

1. 会期：2018年12月12日(水)～14日(金) 10:00～17:00
2. 会場：東京ビックサイト
3. 展示ブース：東3ホール (SMART Applications Zone) 小間番号：3646 (単独出展)
4. 主な展示内容：当社の強みである製造力、品質力、解析力、ファンダリサービス等のご紹介